



## Tagesordnung

Thema: 68. Treffen des Arbeitskreises  
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und  
Verbindungstechnologien“

Datum: **19. Februar 2020, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 2 10:10 Uhr  
Aktuelles zur RoHS-Richtlinie  
*Herr Deubzer, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 3 10:50 Uhr  
Optimierung der SMT-Prozesse für die Reel-To-Reel-Fertigung  
*Herr Niemeier, Automatisierungstechnik Niemeier GmbH, Berlin*
- 4 11:30 Uhr  
Neue Ansätze im Bereich des drucklosen Sinterns für großflächige  
Verbindungen  
*Herr Dr. Rábay, Nano Join, Berlin*
- 5 12:10 Uhr  
Mittagessen
- 6 13:10 Uhr  
Steckverbinder für Opto-LED-Anwendungen – Rasanter Wandel in der  
Beleuchtungstechnik  
*Herr Fessel, Fischer Elektronik, Lüdenscheid*

**Workshop** „Zustandsüberwachung als Werkzeug der Kreislaufwirtschaft“

- 7                    13:50 Uhr  
Impuls-Vortrag: Zustandsüberwachung als Werkzeug der Kreislaufwirtschaft  
*Herr Dobs und Herr Marwede, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 8                    14:30 Uhr  
Kaffeepause
- 9                    15:00 Uhr  
Workshop  
*Herr Dobs und Herr Marwede, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 10                   16:20 Uhr  
Abschlussdiskussion  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*

**Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr**